

English

Symbols glossary can be found at
www.arthrex.com/symbolsglossary

A. DEVICE DESCRIPTION

Plates are available in different shapes, sizes and orientations (e.g. left and right type). The plates have specific sized holes for screws to provide fixation. Some plates with multiple holes (i.e. Arthrex Mesh Plates) may be cut to size.

The Distal Clavicle Plate Button is designed to fit securely in the holes of the fracture plates. The Plate Button is available in one size only. The Distal Clavicle Plate Button is available as a single button or assembled in a construct with Arthrex suture. Washers are available in diameters of 6 - 13 mm.

B. INDICATIONS

The Arthrex Mini CFS (Comprehensive Fixation System) Plates (1.4-1.6 mm) are intended for use in selective trauma, reconstructive procedures, and general surgery of the hand, wrist, and other small bones. The Arthrex Mini CFS Plates are to be used with the Arthrex Low Profile Screws.

The Arthrex Mini CFS Plates (2.0-2.4 mm) are intended for fixation of fractures, osteotomies, nonunions, and small bone fragments, particularly in osteopotic bone. Examples include, but are not limited to, the hand, wrist, foot, and ankle. The Arthrex Mini CFS Plates are to be used with the Arthrex Mini CFS Screws (2.0-2.4 mm solid).

The Arthrex Fracture Plates and Suture Fusion Plates are intended to be used for internal bone fixation for bone fractures, fusions, osteotomies and non-unions in the ankle, foot, hand, wrist, clavicle, scapula, olecranon, humerus, radius, ulna, tibia, calcaneus and fibula. The Arthrex Fracture and Suture Fusion Plates are to be used with the Arthrex Low Profile Screws.

The Arthrex Fusion Plates are intended to be used for internal bone fixation for bone fractures, fusions, osteotomies and non-unions in the ankle, foot, tibia, and calcaneus. The Arthrex Fusion Plates are to be used with the Arthrex Low Profile Screws.

The Distal Clavicle Plate Button is intended to be used with the clavicle plates for clavicle fixation, such as for the treatment of syndromic trauma, such as fixation of acromioclavicular separations to non-acromioclavicular ligament disruption, and this button may not be used alone. The button is intended to be used with #5 FiberWire® or FiberTite®.

The Arthrex Low Profile Plates, Arthrex Compression Plates and Calcaneal Fracture Plates are intended to be used for internal bone fixation for bone fractures, fusions, or osteotomies in the ankle, foot, hand, and wrist, such as opening wedge osteotomies of the Hallux Valgus.

The Maxforce™ MTP Compression Plates are intended to be used for internal bone fixation for bone fractures, fusions, or osteotomies in the Forefoot.

The Arthrex Distal Extremity Plate System is intended for use in stabilization of fresh fractures, revision procedures, osteotomies, joint fusion and reconstruction of small bone and bone fragments of the hand/wrist, foot/ankle, and osteopotic bone.

The Arthrex Distal Plate System is intended for fixation of fresh fractures, revisions, osteotomies, joint fusion and reconstruction of small bone and bone fragments of the hand/wrist, foot/ankle, osteopotic bone and plate fractures. (Except in Canada)

The Arthrex Distal Radius System is intended for fixation of fractures, fusions, osteotomies and non-unions of the radius, ulna, olecranon, metacarpal, metatarsal and malleoli.

The Arthrex Washers and certain plates are intended as adjunct devices.

C. CONTRAINDICATIONS

1. Insufficient quantity or quality of bone.

2. Blood supply limitations and previous infections, which may retard healing.

3. Foreign body sensitivity. Where material sensitivity is suspected, appropriate tests should be made and sensitivity ruled out prior to implantation.

4. Any active infection or blood supply limitations.

5. Conditions that limit to the patient's ability or willingness to restrict activities or follow directions during the healing period.

6. The use of this device may not be suitable for patients with insufficiencies or immature bone. The physician should fully assess bone quality before performing orthopedic surgery on patients who are skeletally immature. The use of this medical device and the placement of hardware or implants must not bridge, distract or disrupt the growth plate.

7. Do not use for surgeries other than those indicated.

D. ADVERSE EFFECTS

1. Infection and superficial.

2. Foreign body reactions.

3. Metal Mesh Plates for Patella Fracture only: Joint stiffness, malunion, non-union, device breakage, need for additional surgery, and screws entering the joint or damaging the articular surface.

E. WARNINGS

1. Certain legal restrictions limit this device to sale by or on the order of a physician.

2. This device is intended to be used by a trained medical professional.

3. An internal fixation device must never be re-used.

4. All metallic implant devices used for this surgical procedure should have the same metallurgical composition.

5. Postoperatively and until healing is complete, fixation provided by this device should be considered temporary and may not withstand weight bearing or other unsupported stress.

The fixation provided by this device should be protected.

The postoperative regimen prescribed by the physician should be strictly followed to avoid adverse stresses applied to the device.

6. Preoperative and operating procedures, including knowledge of surgical techniques and proper selection and placement of the device, are important considerations in the successful utilization of this device. The appropriate Arthrex delivery system is required for proper implantation of the device.

7. Any decision to remove the device should take into consideration the potential risk to the patient of a second surgical procedure. Device removal should be followed by adequate postoperative management.

8. Detailed instructions on the use and limitations of this device should be given to the patient.

9. This is a single use device. Reuse of this device could result in failure of the device to perform as intended and could cause harm to the patient and/or user.

10. Removal of supplemental fixation after healing. If the supplemental fixation is removed following the completion of the initial healing, one of the following complications may occur: (1) Corrosion, with localized tissue reaction or pain; (2) Migration of implant position resulting in injury; (3) Risk of additional injury from postoperative trauma; (4) Bending, loosening, or breakage, which could make removal impractical or difficult; (5) Pain, discomfort, or abnormal sensations due to the presence of the device; (6) Possible increased risk of infection; and (7) Bone loss due to stress shielding. The surgeon should carefully weigh the risks versus benefits when deciding whether to remove the implant. Implant removal should be followed by adequate postoperative management to avoid re-fracture.

11. Biohazard waste, such as explanted devices, needles and contaminated surgical equipment, should be safely disposed of in accordance with the institutions policy.

12. Service incidents should be reported to Arthrex, Inc., or an in-country representative, and to the health authority where the incident occurred.

F. MRI SAFETY INFORMATION

1. MRI Considerations:

Non-clinical testing and in-vivo electromagnetic simulations demonstrated that the Arthrex Plates are MR-Correct. A patient with this device can be scanned safely in an MR system under the following conditions:

(1) Maximum static field of 1.5-Tesla and 3-Tesla

(2) Maximum spatial gradient magnetic field of 3000 Gauss/cm (30 mT)

(3) Maximum MR system reported, while body averaged specific absorption rate (SAR) of 6.0-W/kg for 15 minutes of scanning in the Normal Operating Mode of operation for the MR system

Under the scan conditions defined above, the Arthrex Plates are expected to produce a maximum temperature rise less than 6°C after 15-minutes of continuous scanning.

Note: No assembly/disassembly of these devices is required unless stated otherwise. See the labeling directions for use, or literature availability instructions (LAI) pertaining to cleaning, disinfection, and sterilization. Devices that require disassembly are to be disassembled prior to cleaning.

1. Remove excess soil from devices, especially in areas such as joints and crevices, by cleaning the surfaces with a sponge or brush under cold running water or with a non-sheathing disposable wipe for a minimum of 30 seconds.

2. Rinse the devices at least 1 minute under running utility water (temperature < 35 °C/95 °F). Special attention should be given to joints, crevices, and other hard-to-reach areas.

3. Immerse the devices in cleaning solution inside an ultrasonic bath. While immersed in solution, brush the devices for 1 minute to help remove joints, crevices, and other hard-to-reach areas.

4. After rinsing, turn on ultrasonic power and soak and sonicate for 10 minutes at a minimum of 40 ± 5 °C. Ensure devices are in the open position and that lumens have complete contact with cleaning solution during soaking.

5. Remove the devices from the cleaning solution and rinse at least 1 minute with utility water. Thoroughly and aggressively rinse lumens, joints, crevices, and other hard-to-reach areas.

6. After the completion of preliminary cleaning, the end user has the option to perform either Manual Cleaning and Disinfection or Maching (Automated) Cleaning and Thermal Disinfection.

III. MACHINE (AUTOMATED) CLEANING AND THERMAL DISINFECTION

Consider the following points for the washer-disinfector:

• Capability of providing an appropriate program for thermal disinfection.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program for thermal sterilization.

• Capability of providing an appropriate program

F. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO AARTREX LA RM

1. COMPATIBILIDAD CONDICIONAL CON LA RM
Las pruebas no clínicas y simulaciones electromagnéticas *in vivo* han demostrado que las placas de Arthrex presentan compatibilidad condicional con la RM. Los pacientes que tengan colocado este dispositivo pueden realizar una RM de forma segura en las siguientes condiciones:

- Campo magnético estático 1,5 a 3 tesla.
- Campo magnético de gradiente espacial máximo de 3000 gauss/cm (30 T/m).
- Sistema de RM máximo, tasa de absorción específica (TAE) media para todo el cuerpo de 0,6 W/kg durante 15 minutos de exploración en el modo de funcionamiento normal del sistema de RM.

En las condiciones de exploración antes definidas, se espera que las placas de Arthrex cumplan un aumento de temperatura máximum de 6 °C tras 15 minutos de exploración continua.

De acuerdo con las pruebas no clínicas, los artefactos provocados por las placas Arthrex se prolongan alrededor de 65 mm desde las placas Arthrex cuando las imágenes se obtienen utilizando un sistema de RM de secuencia por impulsos con gradiente y 3 tesla.

2. PRECAUCIONES

Se recomienda que los cirujanos revisen la técnica quirúrgica específica del producto antes de proceder con la intervención. Arthrex suministra técnicas quirúrgicas detalladas en formato impreso, en video y en formatos electrónicos. En el sitio web de Arthrex encontrarás información detallada y demostrativa de técnicas quirúrgicas. Asimismo, podrás solicitar al representante de Arthrex de su zona una demostración en su centro.

Los cirujanos deben seguir su criterio profesional para determinar el tamaño adecuado del dispositivo en función de la indicación específica, de la técnica quirúrgica de preferencia y de los procedimientos del paciente.

3. No debe aplicar calor directo sobre la placa de fijación. Doblar la cerca del envase puede ocasionar daños a los tornillos, lo que impide la inserción del tornillo.

4. Si se dobla repetidamente la placa en el mismo lugar, se crean angulos agudos excesivos, se podrá romper la faja prematura de la placa. Falta de la placa o su rotura en el tiempo.

5. Los tornillos deben insertarse a mano y no usando un equipo.

4. EMBALAJE Y ETIQUETADO

1. Solo deberá aceptar aquellos dispositivos de Arthrex cuyo embalaje y etiquetado de fábrica estén intactos.

2. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente si el envase está abierto o modificado.

5. VALIDACIÓN

Los métodos recomendados de limpieza, desinfección y esterilización para la validación de la esterilidad, lo que demuestra un nivel de garantía de la esterilidad (SAL, sterility assurance level) de 10⁶. Las características de rendimiento varían en función de los equipos y materiales de limpieza, desinfección y esterilización. Por lo tanto, es responsabilidad del centro/usuario final realizar las pruebas de validación correspondientes para cualquier uso que exceda las características de rendimiento recomendadas.

De conformidad con las normas EN ISO 17664 y AAMI TIR0, se han establecido valores límite y un medio de control de residuos químicos para traer la limpieza de los dispositivos a un nivel de esterilidad deseable después de la limpieza y esterilización (automatizada), se utilizará un nivel de control de rendimiento para probar la seguridad de los residuos, como parte del protocolo de validación. Se utilizará análisis de rastreo para garantizar que los dispositivos no interfieran con las pasos posteriores del procesamiento.

El procesamiento repite uno en efectivo mismo sobre estos dispositivos. El uso de la vía normalmente se debe al desgaste o al daño derivado del uso previsto. El usuario debe asumir cualquier responsabilidad y asegurarse de que no se utilicen los dispositivos dañados o sucios.

Los dispositivos rotulados como de un solo uso nunca deben reutilizarse. Se entiende que un dispositivo de un solo uso se ha "utilizado" si se ha usado en contacto con sangre, hueso, tejido u otros fluidos corporales. Aquellos dispositivos de uso único que no se hayan utilizado pero que hayan estado expuestos a sangre, tejido óseo, otras fluidas y sustancias corporales no deben reutilizarse y deben desecharse.

Todas las instrucciones se desarrollaron a partir de las pautas establecidas en las siguientes normas:

- ANSI/AAMI ST79: "Guía completa de esterilización por vapor y garantía de esterilidad en instalaciones de atención sanitaria".
- ISO 17664: Esterilización de dispositivos médicos – Información que debe ofrecer el fabricante para el procesamiento de dispositivos médicos reutilizables.
- ISO 17665-1: Esterilización de productos sanitarios – Calor húmedo – Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control periódico de los procesos de esterilización para dispositivos médicos.
- AAMI TIR0-2011: Control de proceso, materiales, métodos de prueba y criterios de aceptación para limpiar dispositivos reutilizables.
- AAMI ST77: Dispositivos de contención para la esterilización de dispositivos reutilizables.

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Algunos de los dispositivos de Arthrex solo podrían utilizarse durante la intervención y se deben esterilizar y doblar limpíamente y sin esterilizar. De acuerdo con las normas de esterilidad, la limpieza y desinfección manual es una capacidad de solución desinfectante que cubre bien los dispositivos. Asegúrese de que los dispositivos no entran en contacto entre sí. Asegúrese de que los dispositivos están abiertos durante la fase de remoción. Haga funcionar las partes móviles al menos cinco veces durante la desinfección, según corresponda.

2. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

3. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

4. Tras la limpieza preliminar, repita los pasos 1-5 de la sección Limpieza preliminar para utilizar las instrucciones de limpieza y desinfección manuales como método de limpieza alternativo a la limpieza y desinfección térmica a máquina (automatizada), si el procedimiento no está disponible.

5. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

6. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

7. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

8. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

9. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

10. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

11. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

12. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

13. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

14. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

15. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

16. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

17. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

18. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

19. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

20. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

21. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

22. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

23. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

24. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

25. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

26. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

27. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

28. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

29. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

30. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

31. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

32. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

33. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

34. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

35. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

36. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

37. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

38. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

39. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

40. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

41. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

42. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

43. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

44. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

45. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

46. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

47. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

48. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

49. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

50. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

51. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

52. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

53. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

54. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

55. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

56. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

57. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

58. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

59. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

60. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

61. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

62. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

63. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

64. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

65. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

66. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

67. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

68. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

69. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

70. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

71. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

72. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

73. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

74. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

75. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza si hay suficiente visión y vuelva a inspeccionar.

76. Des-los dispositivos en remojo por el tiempo previsto (incluido en las instrucciones del fabricante del desinfectante).

77. Compruebe si los dispositivos tienen suficiencia visible. Repita el procedimiento de limpieza